(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-180894 (P2000-180894A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G02F 1/136	500	G 0 2 F 1/136	500	2H088
1/13	101	1/13	101	2H092

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 11 頁)

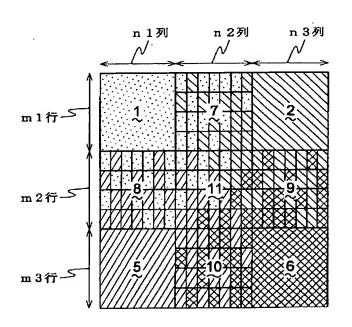
(21)出願番号	特願平10-360607	(71)出願人	
			株式会社アドバンスト・ディスプレイ
(22) 出願日	平成10年12月18日(1998.12.18)		熊本県菊池郡西合志町御代志997番地
		(72)発明者	廣末 美幸
			熊本県菊池郡西合志町御代志997番地 株
			式会社アドバンスト・ディスプレイ内
		(72)発明者	中川 直紀
	·		熊本県菊池郡西合志町御代志997番地 株
			式会社アドバンスト・ディスプレイ内
		(74)代理人	100065226
			弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)
			MET MEN NOW OLI IN

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 分割露光方式で製作される液晶表示装置において、分割領域の境界に生じる表示ムラを目立たなくする。

【解決手段】 透明の絶縁性基板上に金属膜で形成された複数本の走査線と、走査線の上または下に絶縁膜で電気的に分雕され走査線と交差して形成される複数本のデータ線と、上記走査線とデータ線の各交点に半導体層で形成されるスイッチング素子と、スイッチング素子をで形成されるスイッチング素子を、スイッチング素子を配気的に接続される透明導電性膜で形成された画素電極からなるTFTアレイ基板と、対向する基板との間に対るを挟持してなる液晶表示装置において、TFTアレイをを決持してなる液晶表示装置において、TFTアレイを基板上のパターニング方法として分割露光方式を用い、・協表示装置の表示領域内の隣接する露光領域の一部が互いに重なり合い、上下左右の四重に重なった露光領域内でのショット配置は、上下左右の2次元方向において、特定のショットの領域に近い部分ほど当該ショットが多数分布するように配置する。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明の絶縁性基板上に金属膜で形成された複数本の走査線と、走査線の上または下に絶縁膜で電気的に分離され走査線と交差して形成される複数本のデータ線と、上記走査線とデータ線の各交点に半導体を形成されるスイッチング素子と、スイッチング素子と、スイッチング素子と、スイッチング素でで形成される透明導電性膜で形成された画素電極からなるTFTアレイ基板と、対向する基板との間に大力を決ちしてなる液晶表示装置において、TFTアレイ基板上のパターニング方法として分割露光方式を用いて、基本では、特定のショットの領域に近い部分ほど当該ショットの領域に近い部分ほど当該ショットが多数分布するように配置する液晶表示装置の製造方法。

1

【請求項2】 透明の絶縁性基板上に金属膜で形成された複数本の走査線と、走査線の上または下に絶縁膜で電気的に分雕され走査線と交差して形成される複数本のデータ線と、上記走査線とデータ線の各交点に半導体層で形成されるスイッチング素子と、スイッチング素子と電気的に接続される透明導電性膜で形成された画素電極からなるTFTアレイ基板と、対向する基板との間に液晶を挟持してなる液晶表示装置において、TFTアレイ基板上のパターニング方法として分割露光方式を用い、液晶表示装置の表示領域内の隣接する露光領域の一部が互いに重なり合い、上下左右に四重に重なった露光領域内でのショット配置は、上下左右の2次元方向において、特定のショットの領域に近い部分ほど当該ショットが多数分布するように配置する請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】 前記重なった露光領域内でのショットが 画素サイズを1単位にして選択されることを特徴とする 請求項1または2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 前記重なった露光領域内でのショットが 乱数的に選択されることを特徴とする請求項1~3記載 の液晶表示装置の製造方法。

【請求項5】 前記重なった露光領域内での特定のショットの占める割合が、自身と異なるショットの領域との境界からの距離に比例して選択されることを特徴とする請求項1~4記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項6】 前記重なった露光領域の幅が4mmより 大きいことを特徴とする請求項1~5記載の液晶表示装 置の製造方法。

【請求項 7 】 前記重なった露光領域内での異なるショットと隣接するショットの境界が、 $1\sim5~\mu$ mの多重露光領域をもつことを特徴とする請求項 $1\sim6$ 記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項8】 前記走査線形成工程、半導体屬形成工程、データ線形成工程、画素電極形成工程のいずれか1 工程のパターニング手法として適用されることを特徴と する請求項1~7記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項9】 前記走査線形成工程、半導体層形成工程、データ線形成工程、画素電極形成工程のうちの複数工程に用いられ、重なり領域内でのショット配置が前記複数の適用工程で同じであることを特徴とする請求項1~7記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項10】 前記走査線形成工程、半導体形成工程、データ線形成工程、画素電極形成工程のうちの複数工程に用いられ、重なり領域内でのショット配置が適用 10 工程各々で独立した配置となることを特徴とする請求項 1~7記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 請求項1~10のいずれかの製法を用いて製造された液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ を画素電極とともに多数配列したアクティブマトリクス 方式液晶表示装置およびその製造方法に関するものであ る。

20 [0002]

【従来の技術】薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置のTFTアレイ基板のパターニング方法としては、従来から大型マスクを用い、液晶表示装置を構成する表示領域部分、および外部回路から表示領域に走査信号・データ信号を伝える配線部分または対向基板に電位を与えるトランスファーパッドなどを含むパネル周辺部分を一度に露光する一括露光方式、または表示領域およびパネル周辺部分を複数の小型マスクに分割し、アレイ基板上を繰り返し移動しながら露光する分割露光方式といった2つの手法が主に用いられている。

【0003】一括露光方式はその特徴として、大型マスク作製時の描画方式として電子ビームまたはレーザーでの直接描画を用いることから、アレイ基板上のパターンに境界線を生じないことがあげられるが、その反面マスクが非常に高価であること、パターン変更が容易に行なえないことなどのデメリットがあった。一方、分割露光方式では一括露光方式に比べマスクが安価であること、パターン変更が容易であることから広く一般的に用いられているが、複数のマスクに分割することから表示領域の境界線を生じるというデメリットがあった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】以上のように分割露光方式では、表示領域に複数の境界線を生じることから、この境界線の両側のパターン仕上がり精度の微妙な差が表示特性に影響を与え、境界部の輝度差を顕著なものとしていわゆるショットムラとして視認される結果を招いていた。さらに、最近は液晶表示装置の高品質化・高精度化に伴い、従来問題にならなかったような微妙なプロセスのばらつきによる開口率変動・ドメインの発生、およびパネルをモジュールに組み込んだ後の階調設定ばら

つきなどがショットムラを強調するようになってきた。 ただし、人間の目の視認性は規則的なパターン配置・輝 度差に対しては非常に敏感であるものの、広範囲に徐々 に変化するものに対する感度はあいまいであることはよ く知られている。そこで、本発明はこうした人間の目の 視認性のあいまいさを利用して、表示ムラに対する液晶 表示装置の高品質化を図るとともに、その特徴として、 プロセス要因の歩留まり低下をひき起こすことなく、プロセスのばらつきを吸収し、プロセスマージンを広げる ことを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1にかかわる液晶表示装置の製造方法は、透明の絶縁性基板上に金属膜で形成された複数本の走査線と、走査線の上または下に絶縁膜で電気的に分離され走査線とデータ線とで高気のに分離される複数本のデータ線と、上記走査線とデータ線の各交点に半導体層で形成されるスイッチング素子と電気的に接続される透明導電性膜で形成された画素電極からなるTFTアレイ基板と、対向はといる基板との間に液晶を挟持してなる液晶表示装置に大力である。 歴光領域の一部が互いに重なり合い、重なった露光領域の一部が互いに重なり合い、重なった露光領域の一部が互いに重なり合い、重なった露光にいたものである。

【0006】本発明の請求項2にかかわる液晶表示装置の製造方法は、透明の絶縁性基板上に金属膜で形成された複数本の走査線と、走査線の上または下に絶縁膜で気的に分離され走査線と交差して形成される複数本の層で一夕線と、上記走査線とデータ線の各交点に半準素で形成される近半準素子と、スイッチング素子と、スイッチング素子と、スイッチング素のであるエイッチング素子と、スイッチング素電性膜で形成された透明導電性膜で形成されたの間に接続される透明導電性膜で形成されたの間に接続される透明導電性膜で形成をある。工FTTレイ基板とのであるを挟持してなる液晶表示装置において、TFTTによるで表表で表面である。上下左右の四重に重なった露光的に重なり合い、上下左右の四重に重なった露光的で、上下左右の四重に重なった露光的で、特定のショットの領域に近い部分ほど当該ショットが多数分布するように配置するようにしたものである。

【0007】本発明の請求項3にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記重なった露光領域内でのショットが 画素サイズを1単位にして選択されるようにしたもので ある。

【0008】本発明の請求項4にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記重なった露光領域内でのショットが乱数的に選択されるようにしたものである。

【0009】本発明の請求項5にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記重なった露光領域内での特定のショ

ットの占める割合が、自身と異なるショットの領域との 境界からの距離に比例して選択されるようにしたもので

ある。

【0010】本発明の請求項6にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記重なった露光領域の幅が4mmより大きくしたものである。

4

【0011】本発明の請求項7にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記重なった露光領域内での異なるショットと隣接するショットが、 $1\sim 5~\mu$ mの多重露光領域 をもつようにしたものである。

【0012】本発明の請求項8にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記走査線形成工程、半導体層形成工程、データ線形成工程、画素電極形成工程のいずれか1工程のパターニング手法として適用されるようにしたものである。

【0013】本発明の請求項9にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記走査線形成工程、半導体層形成工程、データ線形成工程、画素電極形成工程のうちの複数工程に用いられ、重なり領域内でのショット配置が前記複数の適用工程で同じであるようにしたものである。

、【0014】本発明の請求項10にかかわる液晶表示装置の製造方法は、前記走査線形成工程、半導体形成工程、データ線形成工程、画素電極形成工程のうちの複数工程に用いられ、重なり領域内でのショット配置が適用工程各々で独立した配置となるようにしたものである。

【0015】本発明の請求項11にかかわる液晶表示装置は、請求項 $1\sim9$ のいずれかの製法を用いて製造されたものである。

[0016]

【発明の実施の形態】すなわち、本発明では分割露光方式を用いつつ、表示領域内に明確な境界線をもたないようにして輝度差に対する視認性をあいまいにしている。すなわち、隣接する複数のショットがお互いにある一定幅以上の重なりあう領域をもち、重なりあった領域内は隣接する複数のショットのいずれかで露光され、選択された前記ショット以外はマスク上の遮光パターンにより遮光され、ショットの重複を防止する。また、境界部に対する人間の視認性をさらにあいまいなものとするために、重なりあった領域内でのショットの選択を乱数的に行なうことが有効である。

【0017】本発明と同様のアイデアが大型マスク作製方法として大日本印刷株式会社から提案されている(特開平2-143513、特開平2-143514、特開平2-144535)。これは、従来電子ピーム・レーザーなどの直接描画方式が大型マスクの大面積に対応することができなかった時代に、複数の小型マスクを組み合わせて大型マスク基板上に露光するパターニング手法として用いられていたものである。ただし、大型マスク作製パターンとしてこの手法を用いた場合、大型マスク上の仕上がり形状の差による境界線をあいまいにするこ

とは可能であるものの大型マスク上のパターン同士の位置関係は常に同じである。したがって、この手法を用いた大型マスクにより作製されたアレイパターンは大型マスク作製時のプロセス状態の誤差を常時含んであり、この関係を変えることはできない。これに対し、分割露光方式でこの手法を用いた場合、ショット毎に補正をかけることが可能であるため、隣接ショット間の微妙な位置関係による電気的特性の改善が可能である。本発明はこのアイデアをTFTアレイ基板の製造方法として適用する場合の問題点を解決するためのものである。

【0018】本発明の特徴として、本発明の適用工程を 自由に選択できることがあげられる。すなわち、本発明 を用いる液晶表示装置のアレイ構造・駆動方式などによ りショットムラを引きおこす要因となる工程を予測し、 その工程のみに本発明を適用し、それ以外の工程は従来 通りの明確な境界線をもつように形成してもよい。逆 に、複数工程に本発明を適用することで、ショットムラ に対するパラメータを複数化し、輝度差をさらにあいま 20 いにすることも可能である。また、異なるショットが隣 接する場合にその境界に多重露光領域を設けることによ り、露光装置およびマスクの位置精度のばらつきによる 不要なパターンの形成および必要なパターンの欠落を防 止している。本発明の作用について、以下に説明する。 説明の簡略化のために、本発明を1工程のみに適用した 場合について述べる。図1は従来の分割露光方式を用い たショット境界部の平面模式図である。

【0019】図1において、1は左右に隣接するショット1、2は同じく左右に隣接するショット2、3は隣接ショット1とショット2の境界線を示す。1、2は重なりあう領域をもたないため、3で示すような明確な境界を形成し、マスク精度およびプロセスの仕上がりばらつきにより、境界3の左右で表示特性に対するパラメータが異なる場合がある。

【0020】図2(a)は、本発明を説明する平面模式図である。図2(a)において1は隣接ショット1、2は隣接ショット2、31はショット1、ショット2の重なり領域を示す。31として示されるように、ショット1とショット2はある一定幅以上の重なり領域をもち、明確な境界をもたない。32は適用工程以外の工程(以下、その他の工程と記す)がショット1に属する領域であり、33はその他の工程がショット2に属する領域である。さらに、本発明の作用を詳細に説明するために重なり領域部分31を図2(b)に拡大して示す。図2

(b) において、41はその他の工程がショット1であり適用工程がショット1である領域を示し、42はその他の工程がショット1であり適用工程がショット2である領域を示す。同様に、43はその他の工程がショット2であり適用工程がショット1である領域を示し、44

はその他の工程がショット2であり適用工程がショット 2である領域を示す。上記のように、本発明の適用工程 を1工程に限定した場合でも重なり領域内で適用工程と その他の工程のショットの組み合わせが4通り発生し、 図2(b)に示すように表示特性に影響を与えるパラメ

6

図2 (b) に示すように表示特性に影響を与えるパラメータが4通り明確な境界をなさずに乱数配置され、輝度 差をあいまいなものにしている。

【0021】以下、実施の形態にもとづいてさらに具体的に説明する。

【0022】実施の形態1

図3は本発明の実施の形態によるある1工程のTFTアレイ基板ショット配置の平面模式図であり、図4、図5、は図3を構成するのに必要なマスクの平面模式図である。左右に隣接するショット1、ショット2の間に重なり領域を画素サイズを1単位として、m行n列で構成する。重なり領域の幅(n列)は4mmより大きい方が、視認性をあいまいなものとする上でより効果的である。

【0023】図3において、1はショット1のみで露光 される領域であり、2はショット2のみで露光される領 域である。45は重なり領域内でショット1により露光 される領域であり、46は重なり領域内でショット2に より露光される領域である。m行n列の重なり領域内の ショット配置は、ショット1のみで露光される領域1に 近づくにつれてショット1により露光される画素45が 多く選択されるとともに、乱数配置されるものとする。 例えば、重なり領域内でショット1のみで露光される領 域1に隣接する列では、m×n/(n+1)に最も近い 整数個 (Mn) の画素が、ショット1により露光される 画素45として選択される。その隣の列では、m×(n -1) / (n+1) に最も近い整数 (Mn-1) 、…、 と順次ショット1により露光される画素45の数が減っ ていき、ショット2のみで露光される領域2に隣接する 列では $m \times 1$ / (n+1) に最も近い整数個(M1)の 画素がショット1として選択されるものとする。その裏 返しとして、重なり領域内のショット1のみで露光され る領域1に最も近い列でショット2により露光される画 素46の数は、m-Mnで表わされ、ショット2のみで 露光される領域2に近づくにつれて増加し、ショット2 40 のみで露光される領域2に最も近い列ではm-M1で表 わされる。

【0024】言いかえれば、重なり領域内でのショット 1の割合は、ショット2のみで露光される領域2との境 界からの距離に比例して増加し、逆にショット2の割合 はショット1のみで露光される領域1との境界からの距 離に比例して増加し、列内での個々の画素のショットの 選択は、前記の割合により乱数的に決定される。このよ うにすることにより、ショット1とショット2が人間の 目で視認される程度の輝度差をそのショット固有のパラ メータとしてもっていたとしても明確な境界として認識

されず、選択された画素の占める割合に応じて徐々に輝 度が変化するため、境界をあいまいなものとして視認さ れにくくする効果がある。

【0025】図4はショット1を露光する時に用いるマ スク1の本発明の関わる部分を示す平面模式図である。 図4において、1はショット1のみで露光される領域で あり、45は重なり領域内でショット1により露光され る領域を示す。47は重なり領域および隣接領域でのシ ョット1に対するマスク1の遮光パターンを示す。同様 に、図5はショット2を露光する時に用いるマスク2の 本発明に関わる部分を示す平面模式図である。図5にお いて、2はショット2のみで露光される領域であり、4 6は重なり領域内でショット2により露光される領域を 示す。48は重なり領域および隣接領域でのショット2 に対するマスク2の遮光パターンを示す。

【0026】重なり領域内でショット1を露光ショット として選択した画素に対応するマスク2上の位置は当然 のことながら遮光パターンが形成され露光されない。同 様に、重なり領域内でショット2を露光ショットとして 選択した画素に対応するマスク1上の位置は遮光パター ンが形成され露光されない。しかしながら、重なり領域 内はショット1とショット2の乱数配置であることか ら、ショット1の選択画素45の周囲にショット2の選 択画素46が配置される場合、または、ショット1の選 択画素45の周囲をショット2の選択画素46が囲むこ ともあり得る。

【0027】そうした場合、マスク1の遮光パターンと マスク2の遮光パターンの間に多重露光領域が設けられ ていなければ、マスク1・マスク2の仕上がり精度が異 なったり、ショット1とショット2の位置がアレイ基板 上で微妙にずれて露光されると、マスク1で露光される ショット1とマスク2で露光されるショット2の間に不 要なパターンが形成されたり、本来必要なパターンが欠 落することがある。そこで、マスク1の遮光パターン4 7とマスク2の遮光パターン48が隣接する領域は1~ 5 μ mのお互いにオーバーラップして多重露光する領域 をもつものとし、不要なパターンの形成または必要パタ ーンの欠落を防ぐ。

【0028】マスク1とマスク2による多重露光領域を 図6に太線49で示す。太線で示される多重露光領域4 9はショット1とショット2が重なって露光されるた め、当然のことながら、マスク1においてもマスク2に おいても露光されるべき同じパターンが用意されてい る。

【0029】実施の形態2

実施の形態1では、左右の隣接ショットでの重なり領域・ の設定について述べたが、平面上の上下に隣接する重な り領域の設定についても実施の形態1と同じことがいえ

り領域を画素サイズを1単位として、m行n列で構成す る。重なり領域は4mmより大きい方が、視認性をあい まいなものとする上でより効果的である。

8

【0031】図7に実施の形態2によるある1工程のア レイ基板ショット配置の模式図を示す。図りにおいて、 1はショット1のみで露光される領域であり、2はショ ット2のみで露光される領域である。45は重なり領域 内でショット1により露光される領域であり、46は重 なり領域内でショット2により露光される領域である。 m行n列の重なり領域内のショット配置は、ショット1 のみで露光される領域1に近づくにつれてショット1に より露光される画素45が多く選択されると共に乱数配 置されるものとする。例えば、重なり領域内でショット 1のみで露光される領域1に隣接する行では、n×m/ (m+1) に最も近い整数個 (Nm) の画素が、ショッ ト1により露光される画素45として選択される。その 隣の行では、 $n \times (m-1) / (m+1)$ に最も近い整 数(Nm-1)、…、と順次ショット1により露光され る画素45の数が減っていき、ショット2のみで露光さ れる領域2に隣接する行では $n \times 1 / (m+1)$ に最も 近い整数個(N1)の画素がショット1として選択され るものとする。その裏返しとして、重なり領域内のショ ット1のみで露光される領域1に最も近い行でショット 2により露光される画素46の数は、n-Nmで表わさ れ、ショット2のみで露光される領域2に近づくにつれ て増加し、ショット2のみで露光される領域2に最も近 い行ではn-N1で表わされる。(以下同文のため省 略)

実施の形態3

液晶表示装置の大型化に伴い、表示領域を分割露光方式 で形成する場合、左右または上下の繰り返しのみで露光 されることはほとんどなく、上下左右の2次元の組み合 わせにより露光されることが多い。このような組み合わ せは、実施例1と2の組み合わせにより実現可能である が、上下左右の四重に重なる領域に対する考慮も必要と なる。

【0032】図8に表示領域のショットが上下左右に隣 接する場合の平面模式図を示す。図8において、1はシ ョット1のみで露光される領域、2はショット2のみで 40 露光される領域、5はショット3のみで露光される領 域、6はショット4のみで露光される領域、7はショッ ト1とショット2による重なり領域であり、10はショ ット3とショット4による重なり領域である。7、10 の領域には、実施の形態1が適用される。同様に、8は ショット1とショット3による重なり領域であり、9は ショット2とショット4による重なり領域である。8、 9の領域には、実施の形態2が適用される。ここで11 はショット1、ショット2、ショット3、ショット4の 四重に重なりあう領域であり、この領域は実施の形態1 【0030】上下に隣接するショット1、2の間に重な 50 または実施の形態2のいずれかを適用することも可能で

あるが、実施の形態1と実施の形態2を組み合わせて、 上下左右の四重に重なりあい、各々のショットからの距 離に応じて選択される画素の数が変化するように乱数配 置することも可能である。この領域に実施の形態1また は実施の形態2のいずれかを適用した場合よりも実施の 形態1と実施の形態2を組み合わせて用いた方が、表示 特性に対するパラメータが隣接する4ショットの情報を 反映し複雑化するため視認性を更にあいまいなものにす ることができ、より効果的である。

【0033】この方式を実施の形態3として図9に示 す。四重に重なった領域内のショット選択方法について 以下に示す。始めに、重なり領域内の画素に対して実施 の形態1および実施の形態2を別々に順次適用して左右 ・上下それぞれに属するものを選択する。すなわち、重 なり領域内の画素を左ショットに属するものまたは右シ ョットに属するもの、および上ショットに属するものま たは下ショットに属するものに重複して選択する。次 に、それぞれの画素を上下左右の選択に基づき、分類す る。すなわち、左ショットに属し、上ショットに属する 画素はショット1で露光され、左ショットに属し、下シ 20 差を抑える効果がある。 ョットに属する画素はショット3で露光される。同様 に、右ショットであり上ショットである画素はショット 2で、右ショットであり下ショットである画素はショッ ト4で露光される。異なるショットの遮光パターンが隣 接する領域での多重露光領域の設定についても実施の形 態1、実施の形態2と同じである。したがって、ショッ ト1、2、3、4がそれぞれ隣接する場合を考えると、 最大四重に重なる多重露光領域が設定されることにな る。

【0034】また、4重領域11の中での4種類のショ ットの割合を決める次のような方法もある。例えば、シ ョット2の割合は、4重領域とショット5の領域との境 界(左下対角)からショット2の領域へ向かう対角線方 向の距離に比例して、0から0.5までの値を設定す る。他のすべてのショット1、3、4についても同様な 設定を行なうと、重なり領域上のどの点においても4種 類のショットの割台の合計は1となり、対応するショッ トの領域に近づくほど当該ショットの確率が直線的に増 加する結果が得られる。具体例を示すと、ここで4重領 域を左下頂点を原点として1辺が1の正方形に規格化 し、その中で座標(0.75,0.75)の点でのショ ット1、2、3、4の確率P1~P4を求めると、P1 = 2/8, P2 = 3/8, P3 = 1/8, P4 = 2/8となる。この確率値の組合わせに基づいて乱数処理を行 ない、実際に選択するショットを決定することができ

【0035】実施の形態4

実施の形態4として、実施の形態1、実施の形態2、実 施の形態3を画素電極形成工程に適用する。画素電極工 程に本発明を適用した場合、ドレイン電極/ソース電極 間の寄生容量Cdsによる電気特性のショット間差、お よび液晶の配向状態によるドメイン発生のショット間差 を抑える効果がある。また、画素電極形成工程と走査線 形成工程など他工程との間で補助容量を形成している場 合、補助容量のばらつきをあいまいにする効果がある。

10

【0036】実施の形態5

第5の実施例として、実施の形態1、実施の形態2、実 施の形態3を走査線形成工程に適用する。走査線形成工 程に本発明を適用した場合、ゲート電極/ドレイン電極 間の寄生容量Cgdによる電気特性のショット間差を抑 える効果がある。また、走査線形成工程と画素電極形成 工程など他工程との間で補助容量を形成している場合、 補助容量のばらつきをあいまいにする効果がある。さら に、補助容量の形成方法として共通配線方式を適用する 場合、共通補助容量配線とソース配線との間の寄生容量 による電気特性のショット間差を抑える効果がある。ま た、走査線形成工程で電気的に浮遊状態のブラックマト リクスパターンを形成する場合に、ドレイン電極とソー ス配線間の寄生容量Cdsによる電気特性のショット間

【0037】また、走査線形成工程がアレイ基板上での ブラックマトリクスパターン形成工程を兼ねる場合、開 口率変動を抑える効果がある。

【0038】実施の形態6

第6の実施例として、実施の形態1、実施の形態2、実 施の形態3をデータ線形成工程に適用する。データ線形 成工程に本発明を適用した場合、ゲート電極/ドレイン 電極間の寄生容量Cgdによる電気特性のショット間差 を抑える効果がある。また、ソース配線/ドレイン電極 間の寄生容量Cdsによる電気特性のショット間差を抑 える効果がある。

【0039】実施の形態7

実施の形態7として、実施の形態1、実施の形態2、実 施の形態3を走査線形成工程・データ線形成工程・チャ ネル形成工程・画素電極形成工程のうちから2工程を選 択し、組み合わせて適用し、重なり領域内のショットの 選択方法として、2工程ともショット配置を同じ乱数配 置にする。適用工程が1工程の場合にくらべ、パラメー 夕の複雑化が増し、境界視認性をよりあいまいなものと 40 できる。

【0040】実施の形態7によるアレイ基板ショット配 置の模式図を図10に示す。

【0041】図10において、1は全工程がショット1 のみで露光される領域、2は全工程がショット2のみで 露光される領域、5は全工程がショット3のみで露光さ れる領域、6は全工程がショット4のみで露光される領 域、12はその他の工程がショット1で本発明を適用す る2工程がショット1またはショット2のいずれかで露 光され、その選択されるショットは適用する2工程で同 じ乱数配置である領域、13はその他の工程がショット

2で本発明を適用する2工程がショット1またはショッ ト2のいずれかで露光され、その選択されるショットは 適用する2工程で同じ乱数配置である領域、14はその 他の工程がショット1で本発明を適用する2工程がショ ット1またはショット3のいずれかで露光され、その選 択されるショットは適用する2工程で同じ乱数配置であ る領域、15はその他の工程がショット2で本発明を適 用する2工程がショット2またはショット4のいずれか で露光され、その選択されるショットは適用する2工程 で同じ乱数配置である領域、16はその他の工程がショ ット3で本発明を適用する2工程がショット1またはシ ョット3のいずれかで露光され、その選択されるショッ トは適用する2工程で同じ乱数配置である領域、17は その他の工程がショット4で本発明を適用する2工程が ショット2またはショット4のいずれかで露光され、そ の選択されるショットは適用する2工程で同じ乱数配置 である領域、18はその他の工程がショット3で本発明・ を適用する2工程がショット3またはショット4のいず れかで露光され、その選択されるショットは適用する2 工程で同じ乱数配置である領域、19はその他の工程が ショット4で本発明を適用する2工程がショット3また はショット4のいずれかで露光され、その選択されるシ ョットは適用する2工程で同じ乱数配置である領域、2 0はその他の工程がショット1で本発明を適用する2工 程がショット1、ショット2、ショット3、ショット4 のいずれかで露光され、その選択されるショットは適用 する2工程で同じ乱数配置である領域、21はその他の 工程がショット2で本発明を適用する2工程がショット 1、ショット2、ショット3、ショット4のいずれかで 露光され、その選択されるショットは適用する2工程で 同じ乱数配置である領域、22はその他の工程がショッ ト3で本発明を適用する2工程がショット1、ショット 2、ショット3、ショット4のいずれかで露光され、そ の選択されるショットは適用する2工程で同じ乱数配置 である領域、23はその他の工程がショット4で本発明 を適用する2工程がショット1、ショット2、ショット 3、ショット4のいずれかで露光され、その選択される ショットは適用する2工程で同じ乱数配置である領域を

11

【0042】組み合わせる工程のもつ効果は実施の形態 5、実施の形態6、実施の形態7に示した効果の組み合わせといえる。

【0043】実施の形態8

実施の形態 8 として、実施の形態 1、実施の形態 2、実 あ2工程で各々独立に乱数設定されている領域、2 2 は ための形態 3 を走査線形成工程・データ線形成工程・チャ その他の工程がショット 3 で本発明を適用する 2 工程が ショット 1、ショット 2、ショット 3、ショット 4 のい ずれかで露光され、その選択されるショットは適用する 2 工程で各々独立に乱数設定されている領域、2 3 はそ 数配置とする。選択した 2 工程のショット配置が同じ場 の他の工程がショット 4 で本発明を適用する 2 工程がショット 50 ョット 1、ショット 2、ショット 3、ショット 4 のいず

12 に増し、より一層パラメータの複雑化を促進し、境界視 認性をよりあいまいなものとできる。

【0044】実施の形態8によるアレイ基板ショット配 置の模式図は図6と同じであるが、図6において、1は 全工程がショット1のみで露光される領域、2は全工程 がショット2のみで露光される領域、5は全工程がショ ット3のみで露光される領域、6は全工程がショット4 のみで露光される領域、12はその他の工程がショット 1で本発明を適用する2工程がショット1またはショッ ト2のいずれかで露光され、その選択されるショットが 適用する2工程で各々独立に乱数設定されている領域、 13はその他の工程がショット2で本発明を適用する2 工程がショット1またはショット2のいずれかで露光さ れ、その選択されるショットは適用する2工程で各々独 立に乱数設定されている領域、14はその他の工程がシ ョット1で本発明を適用する2工程がショット1または ショット3のいずれかで露光され、その選択されるショ ットは適用する2工程で各々独立に乱数設定されている 領域、15はその他の工程がショット2で本発明を適用 する2工程がショット2またはショット4のいずれかで 露光され、その選択されるショットは適用する2工程で 各々独立に乱数設定されている領域、16はその他の工 程がショット3で本発明を適用する2工程がショット1 またはショット3のいずれかで露光され、その選択され るショットは適用する2工程で各々独立に乱数設定され ている領域、17はその他の工程がショット4で本発明 を適用する2工程がショット2またはショット4のいず れかで露光され、その選択されるショットは適用する2 工程で各々独立に乱数設定されている領域、18はその 他の工程がショット3で本発明をを適用する2工程がシ ョット3またはショット4のいずれかで露光され、その 選択されるショットは適用する2工程で各々独立に乱数 設定されている領域、19はその他の工程がショット4 で本発明を適用する2工程がショット3またはショット 4のいずれかで露光され、その選択されるショットは適 用する2工程で各々独立に乱数設定されている領域、2 0はその他の工程がショット1で本発明を適用する2工 程がショット1、ショット2、ショット3、ショット4 のいずれかで露光され、その選択されるショットは適用 する2工程で各々独立に乱数設定されている領域、21 はその他の工程がショット2で本発明を適用する2工程 がショット1、ショット2、ショット3、ショット4の いずれかで露光され、その選択されるショットは適用す る2工程で各々独立に乱数設定されている領域、22は その他の工程がショット3で本発明を適用する2工程が ショット1、ショット2、ショット3、ショット4のい ずれかで露光され、その選択されるショットは適用する 2工程で各々独立に乱数設定されている領域、23はそ の他の工程がショット4で本発明を適用する2工程がシ

れかで露光され、その選択されるショットは適用する2 工程で各々独立に乱数設定されている領域を示す。組み合わせる工程のもつ効果は第5の実施例、第6の実施 例、第7の実施例に示した効果の組み合わせといえる。

【0045】実施の形態9

•. •

実施の形態9として、実施の形態1、実施の形態2、実施の形態3を走査線形成工程・データ線形成工程・チャネル形成工程・画素電極形成工程のうちから3工程以上を選択し、組み合わせて適用し、重なり領域内のショットの選択方法として、適用工程すべてでショット配置を同じ乱数配置にする。

【0046】適用工程数の増加につれてパラメータの複雑化が増し、境界視認性をよりあいまいなものとできる。また、組み合わせる工程のもつ効果は実施の形態5、実施の形態6、実施の形態7に示した効果の組み合わせといえる。

【0047】実施の形態10

実施の形態10として、実施の形態1、実施の形態2、 実施の形態3を走査線形成工程・データ線形成工程・チャネル形成工程・画素電極形成工程のうちから3工程以上を選択し、組み合わせて適用し、重なり領域内のショット配置とする。選択した3工程のショット配置を各々独立に乱数配置とする。選択した3工程のショット配置が同じ場合にくらべ、重なり領域内のショットの組み合わせが更に増し、より一層パラメータの複雑化を促進し、境界視認性をよりあいまいなものとできる。また、組み合わせる工程のもつ効果は実施の形態5、実施の形態7に示した効果の組み合わせといえる。

【0048】なお、前記実施の形態はTFTアレイ基板の露光工程を例にあげて説明したが、対向基板側の輝度不均一の要因に対しても適用可能であり、同様の効果をあげることができる。

[0049]

【発明の効果】本発明の請求項1~10にかかわる液晶 表示装置の製造方法によれば、透明の絶縁性基板上に金 属膜で形成された複数本の走査線と、走査線の上または 下に絶縁膜で電気的に分離され走査線と交差して形成さ れる複数本のデータ線と、上記走査線とデータ線の各交 点に半導体層で形成されるスイッチング素子と、スイッ チング素子と電気的に接続される透明導電性膜で形成さ れた画素電極からなるTFTアレイ基板と、対向する基 板との間に液晶を挟持してなる液晶表示装置において、 TFTアレイ基板上のパターニング方法として分割露光 方式を用い、液晶表示装置の表示領域内の隣接する露光 領域の一部が互いに重なり合い、重なった露光領域内で のショット配置は、特定のショットの領域に近い部分ほ ど当該ショットが多数分布するように配置するので、分 割露光方式を用いても、分割領域の境界近傍での輝度ム ラが目立たない液晶表示装置を提供することができる。

14

【0050】本発明の請求項7にかかわる液晶表示装置の製造方法によれば、前記重なった領域内での異なるショット間の境界に不要パターンが形成されたり、必要なパターンが欠落したりしない液晶表示装置を提供することができる。

【0051】本発明の請求項11にかかわる液晶表示装 置は、透明の絶縁性基板上に金属膜で形成された複数本 の走査線と、走査線の上または下に絶縁膜で電気的に分 雕され走査線と交差して形成される複数本のデータ線 10 と、上記走査線とデータ線の各交点に半導体層で形成さ れるスイッチング素子と、スイッチング素子と電気的に 接続される透明導電性膜で形成された画素電極からなる TFTアレイ基板と、対向する基板との間に液晶を挟持 してなる液晶表示装置において、TFTアレイ基板上の パターニング方法として分割露光方式を用い、液晶表示 装置の表示領域内の隣接する露光領域の一部が互いに重 なり合い、上下左右の四重に重なった露光領域内でのシ ョット配置は、上下左右の2次元方向において、特定の ショットの領域に近い部分ほど当該ショットが多数分布 するように配置するので、分割露光方式を用いても、分 割領域の境界近傍での輝度ムラが目立たない。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の分割露光方式による左右隣接ショットの 関係を示す平面模式図である。

【図2】(a)は本発明による分割露光方式の左右隣接ショットの関係を示す平面模式図、(b)は図2(a)におけるショット1、ショット2の重なり領域の詳細を示す平面模式図である。

【図3】実施の形態1による、ある1工程のTFTアレ 30 イ基板のショット配置を示す平面模式図である。

【図4】図3を構成するのに必要なマスクの本発明に関わる部分を示す平面模式図である。

【図5】図3を構成するのに必要なマスクの本発明に関わる部分を示す平面模式図である。

【図6】図3における多重露光領域を示す平面模式図である。

【図7】実施の形態2による、ある1工程のTFTアレイ基板のショット配置を示す平面模式図である。

【図8】表示領域のショットが上下左右に隣接する場合 40 のある1工程のTFTアレイ基板のショット配置を示す 平面模式図である。

【図9】実施の形態3による、ある1工程のTFTアレイ基板のショット配置を示す平面模式図である。

【図10】実施の形態7による、ある1工程のTFTアレイ基板のショット配置を示す平面模式図である。

【符号の説明】

1 ショット1、またはショット1のみで露光される領域

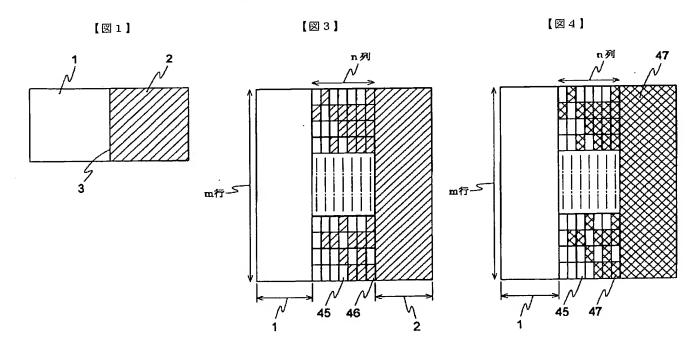
2 ショット2、またはショット2のみで露光される領 50 域

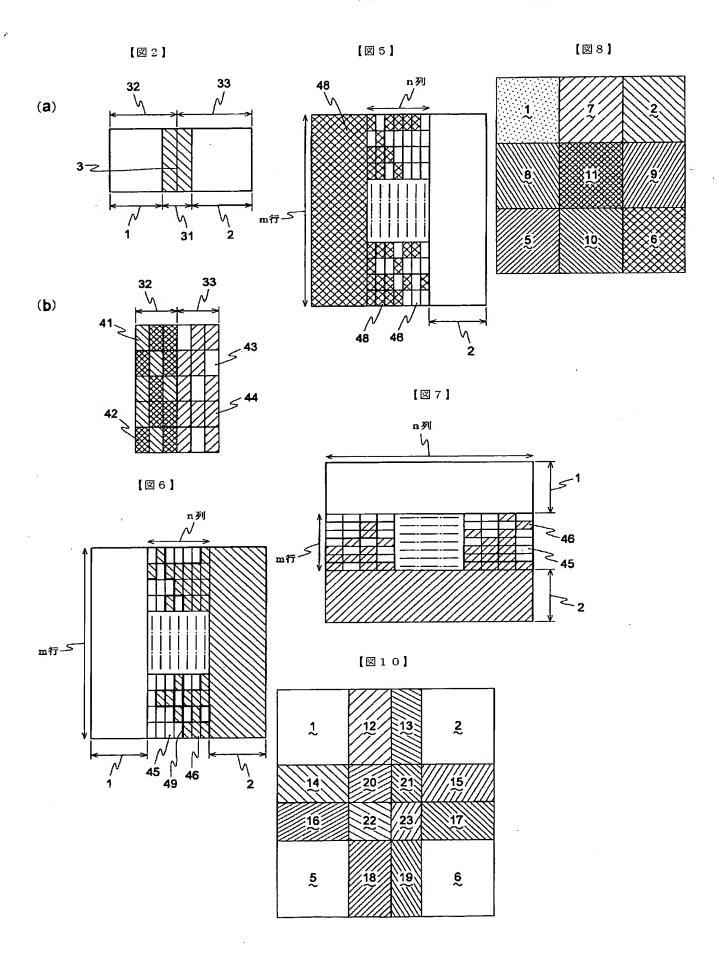
- 3 ショット1、2の境界線
- 5 ショット3のみで露光される領域
- 6 ショット4のみで露光される領域
- 7 ショット1とショット2による重なり領域
- 8 ショット1とショット3による重なり領域
- 9 ショット2とショット4による重なり領域
- 10 ショット3とショット4による重なり領域
- 11 ショット1、2、3、4による重なり領域
- 12 その他の工程がショット1で、適用工程がショッ

15

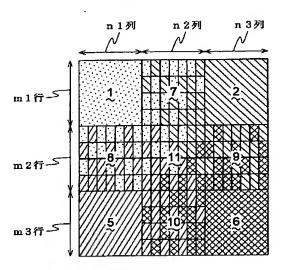
- ト1またはショット2により露光される領域
- 13 その他の工程がショット2で、適用工程がショッ
- ト1またはショット2により露光される領域
- 14 その他の工程がショット1で、適用工程がショッ
- ト1またはショット3により露光される領域
- 15 その他の工程がショット2で、適用工程がショッ
- ト2またはショット4により露光される領域
- 16 その他の工程がショット3で、適用工程がショッ
- ト1またはショット3により露光される領域
- 17 その他の工程がショット4で、適用工程がショッ
- ト2またはショット4により露光される領域
- 18 その他の工程がショット3で、適用工程がショッ
- ト3またはショット4により露光される領域
- 19 その他の工程がショット4で、適用工程がショッ
- ト3またはショット4により露光される領域
- 20 その他の工程がショット1で、適用工程がショッ
- ト1、ショット2、ショット3、ショット4のいずれか で露光される領域
- 21 その他の工程がショット2で、適用工程がショッ

- ト1、ショット2、ショット3、ショット4のいずれか で露光される領域
- 22 その他の工程がショット3で、適用工程がショッ
- ト1、ショット2、ショット3、ショット4のいずれか で露光される領域
- 23 その他の工程がショット4で、適用工程がショッ
- ト1、ショット2、ショット3、ショット4のいずれか で露光される領域
- 31 ショット1、ショット2の重なり領域
- 10 32 その他の工程がショット1の領域
 - 33 その他の工程がショット2の領域
 - 41 その他の工程がショット1、適用工程がショット
 - 1の領域
 - 42 その他の工程がショット1、適用工程がショット 2の領域
 - 43 その他の工程がショット2、適用工程がショット 1の領域
 - 4.4 その他の工程がショット2、適用工程がショット 2の領域
- 20 45 重なり領域内でショット1により露光される領域
 - 46 重なり領域内でショット2により露光される領域
 - 47 重なり領域及び隣接領域でショット1に対する遮 光パターン
 - 48 重なり領域及び隣接領域でショット2に対する遮 光パターン
 - 49 ショット1とショット2が隣接多重露光される領





【図9】



フロントページの続き

(72) 発明者 青木 宏憲

熊本県菊池郡西合志町御代志997番地 株 式会社アドバンスト・ディスプレイ内 Fターム(参考) 2H088 HA04 HA08 HA14 MA04 2H092 GA05 JA24 JB56 KB25 NA01 PA09